



株式会社ディスコ

本認証書は複数の事業所を認証対象としています。認証取得箇所は本認証書2ページ目以降を参照して下さい。

〒143-8580 東京都大田区大森北2-13-11

ビューローベリタスサーティフィケーションホールディングSAS-UK Branchは、
上記組織のマネジメントシステムを審査した結果、
下記の規格要求事項に適合していることを証明します。

ISO9001:2015, JIS Q 9001:2015

認証範囲

- ・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウエーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発、製造、据付/保守サービス及びサービス部品の供給
- ・精密加工ツール（シリコンウエーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造
- ・機能消耗品（シリコンウエーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の設計・開発及び製造
- ・切断砥石の設計・開発及び製造
- ・精密加工サービスの提供
- ・オンサイト加工サービスの提供
- ・各種電源、発電機、モータの設計・開発、製造及びサービス（修理、保守部品提供）

初回認証日： 1995年08月11日

前回認証有効期限： N/A

再認証審査日： 2024年07月05日

認証起算日： 2024年08月05日

組織のマネジメントシステムが継続して良好に運営されていることを条件に下記の日までこの認証書を有効とする。

本認証書有効期限： 2027年08月10日

認証番号： 22082636

版： 2.0

認証日： 2025年03月04日

景井 和彦



0008

Certification body address: 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3R 6DL, United Kingdom

Local office: ビューローベリタスジャパン株式会社システム認証事業本部

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8F

本認証書の認証範囲及びマネジメントシステム要求事項の適用に関する事項の詳細については、表記組織にお問い合わせください。
本認証書の有効性を確認される場合は、045-651-4784へご連絡下さい。



株式会社ディスコ

ISO9001:2015, JIS Q 9001:2015

認証範囲

- ・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発、製造、据付/保守サービス及びサービス部品の供給
- ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造
- ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の設計・開発及び製造
- ・切断砥石の設計・開発及び製造
- ・精密加工サービスの提供
- ・オンサイト加工サービスの提供
- ・各種電源、発電機、モータの設計・開発、製造及びサービス（修理、保守部品提供）

サイト名	住所	サイト認証範囲
株式会社ディスコ 本社	〒143-8580 東京都大田区大森北2-13-11	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発、販売、据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の設計・開発及び販売 ・精密加工サービスの提供
羽田R&Dセンター	〒144-0033 東京都大田区東糺谷6-7-56	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の製造
呉工場	〒737-0198 広島県呉市広文化町1-23	・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の製造及び販売 ・切断砥石の設計・開発、製造及び販売
桑畑工場	〒737-0161 広島県呉市郷原町4010-1	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の製造

認証番号: 22082636

版: 2.0

認証日: 2025年03月04日

景井 和彦



0008

Certification body address: 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3R 6DL, United Kingdom
Local office: ビューローベリタスジャパン株式会社システム認証事業本部
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8F

本認証書の認証範囲及びマネジメントシステム要求事項の適用に関する事項の詳細については、表記組織にお問い合わせください。
本認証書の有効性を確認される場合は、045-651-4784へご連絡下さい。



株式会社ディスコ

ISO9001:2015, JIS Q 9001:2015

認証範囲

- ・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発、製造、据付/保守サービス及びサービス部品の供給
- ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造
- ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の設計・開発及び製造
- ・切断砥石の設計・開発及び製造
- ・精密加工サービスの提供
- ・オンサイト加工サービスの提供
- ・各種電源、発電機、モータの設計・開発、製造及びサービス（修理、保守部品提供）

サイト名	住所	サイト認証範囲
茅野工場	〒391-0297 長野県茅野市豊平480	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の製造
大阪支店	〒562-0035 大阪府箕面市船場東3丁目3-16	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売、 据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の販売 ・切断砥石の販売
九州支店	〒861-2202 熊本県上益城郡益城町大字田原2170-4	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売、 据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の販売

認証番号: 22082636

版: 2.0

認証日: 2025年03月04日

景井 和彦



0008

Certification body address: 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3R 6DL, United Kingdom

Local office: ビューローベリタスジャパン株式会社システム認証事業本部

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8F

本認証書の認証範囲及びマネジメントシステム要求事項の適用に関する事項の詳細については、表記組織にお問い合わせください。
本認証書の有効性を確認される場合は、045-651-4784へご連絡下さい。



株式会社ディスコ

ISO9001:2015, JIS Q 9001:2015

認証範囲

- ・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発、製造、据付/保守サービス及びサービス部品の供給
- ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造
- ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の設計・開発及び製造
- ・切断砥石の設計・開発及び製造
- ・精密加工サービスの提供
- ・オンサイト加工サービスの提供
- ・各種電源、発電機、モータの設計・開発、製造及びサービス（修理、保守部品提供）

サイト名	住所	サイト認証範囲
仙台支店	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-5-1 オーク仙台ビルディング1F	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売、 据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の販売
DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD.	1F, 9F., No.188, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売、 据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の販売
DISCO HI-TEC AMERICA, INC.	5921 Optical Ct., San Jose, CA 95138 U.S.A.	・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売、 据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の販売 ・精密加工サービスの提供

認証番号: 22082636

版: 2.0

認証日: 2025年03月04日

景井 和彦



0008

Certification body address: 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3R 6DL, United Kingdom

Local office: ビューローベリタスジャパン株式会社システム認証事業本部

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8F

本認証書の認証範囲及びマネジメントシステム要求事項の適用に関する事項の詳細については、表記組織にお問い合わせください。
本認証書の有効性を確認される場合は、045-651-4784へご連絡下さい。



株式会社ディスコ

ISO9001:2015, JIS Q 9001:2015

認証範囲

- ・精密加工装置及びそれで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発、製造、据付/保守サービス及びサービス部品の供給
- ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造
- ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の設計・開発及び製造
- ・切断砥石の設計・開発及び製造
- ・精密加工サービスの提供
- ・オンサイト加工サービスの提供
- ・各種電源、発電機、モータの設計・開発、製造及びサービス（修理、保守部品提供）

サイト名	住所	サイト認証範囲
DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD	80 Ubi Avenue 4, #06-01 Singapore 408831	・精密加工装置及びそれで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売、 据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の販売
DISCO HI-TEC EUROPE GmbH	Liebigstrasse 8, D-85551 Kirchheim b. Muenchen, Germany	・精密加工装置及びそれで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売、 据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の販売 ・精密加工サービスの提供
DISCO HI-TEC KOREA Corporation	3F, DHK Solution Bldg., 28, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 13486	・精密加工装置及びそれで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売、 据付/保守サービス及びサービス部品の供給 ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の販売 ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の販売

認証番号: 22082636

版: 2.0

認証日: 2025年03月04日

景井 和彦



0008

Certification body address: 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3R 6DL, United Kingdom

Local office: ビューローベリタスジャパン株式会社システム認証事業本部

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8F

本認証書の認証範囲及びマネジメントシステム要求事項の適用に関する事項の詳細については、表記組織にお問い合わせください。
本認証書の有効性を確認される場合は、045-651-4784へご連絡下さい。



株式会社ディスコ

ISO9001:2015, JIS Q 9001:2015

認証範囲

- ・精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発、製造、据付/保守サービス及びサービス部品の供給
- ・精密加工ツール（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の設計・開発及び製造
- ・機能消耗品（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨をアシストする材料）の設計・開発及び製造
- ・切断砥石の設計・開発及び製造
- ・精密加工サービスの提供
- ・オンサイト加工サービスの提供
- ・各種電源、発電機、モータの設計・開発、製造及びサービス（修理、保守部品提供）

サイト名	住所	サイト認証範囲
株式会社ディスコ KKMファクトリーズ	〒143-0016 東京都大田区大森北2-13-11	オンサイト加工サービスの提供
株式会社ダイイチコンポーネンツ 本社	〒143-0016 東京都大田区大森北2-13-11	各種電源、発電機、モータの販売
株式会社ダイイチコンポーネンツ 茅野工場	〒391-0294 長野県茅野市豊平480	各種電源、発電機、モータの設計・開発、製造及びサービス（修理、保守部品提供）
株式会社ディスコ マニュファクチャリング 広島事業所	〒737-0161 広島県呉市郷原町2507-913	精密加工装置及びそれらで構成されたシステム（シリコンウェーハ及びその他素材の切断、研削、研磨用）の製造

認証番号: 22082636

版: 2.0

認証日: 2025年03月04日

景井 和彦



0008

Certification body address: 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3R 6DL, United Kingdom

Local office: ビューローベリタスジャパン株式会社システム認証事業本部

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8F

本認証書の認証範囲及びマネジメントシステム要求事項の適用に関する事項の詳細については、表記組織にお問い合わせください。
本認証書の有効性を確認される場合は、045-651-4784へご連絡下さい。